# Metal-Oxide-Semiconductor Transistoren

# Stephan Epp hjstephan86@gmail.com

15. Juli 2025

Metal-Oxide-Semiconductor (MOS) Transistoren bilden die Grundlage für hochintegrierte Schaltungen. Die U-I-Kennlinie eines nMOS-Transistors folgt in den verschiedenen Betriebsbereichen spezifischen mathematischen Formeln. Diese Formeln basieren auf physikalischen Modellen des Transistors und beschreiben den Drain-Source-Strom  $I_{DS}$  in Abhängigkeit von den angelegten Spannungen. Diese bestehen hauptsächlich aus der Gate-Source-Spannung  $U_{GS}$  und der Drain-Source-Spannung  $U_{DS}$ . Es gibt drei Hauptbetriebsbereiche für einen nMOS-Transistor: den Sperrbereich, den Triodenbereich und den Sättigungsbereich.

#### 1 Sperrbereich

In diesem Bereich ist der Transistor ausgeschaltet und leitet praktisch keinen Strom.

- Bedingung:  $U_{GS} < U_{TH}$  (wobei  $U_{TH}$  die Schwellenspannung ist).
- Formel:

$$I_{DS} \approx 0$$

• Erklärung: Wenn die Gate-Source-Spannung  $U_{GS}$  unter der Schwellenspannung  $U_{TH}$  liegt, kann sich kein leitender Kanal zwischen Source und Drain bilden, und es fließt kein nennenswerter Strom, d.h.,  $I_{DS} \approx 0$ . Idealisiert ist  $I_{DS} = 0$ , in der Realität gibt es einen sehr kleinen Leckstrom (Subthreshold-Strom), der oft vernachlässigt wird.

## 2 Triodenbereich / Linearer Bereich

Dieser Bereich wird auch als ohmscher Bereich bezeichnet, da der Transistor hier wie ein spannungsgesteuerter Widerstand wirkt. Der Strom steigt hier nahezu linear mit  $U_{DS}$  an (für kleine  $U_{DS}$ ) und ist stark von  $U_{GS}$  abhängig.

- Bedingung:  $U_{GS} > U_{TH}$  und  $U_{DS} < (U_{GS} U_{TH})$
- Formel (vereinfachtes Modell für lange Kanäle):

$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left( (U_{GS} - U_{TH}) U_{DS} - \frac{1}{2} U_{DS}^2 \right)$$

- $-\mu_n$ : Elektronenbeweglichkeit im Kanal
- $-C_{ox}$ : Oxidkapazität pro Flächeneinheit
- W: Kanalbreite
- L: Kanallänge
- $-U_{TH}$ : Schwellenspannung

• Erklärung: Wenn  $U_{GS}$  über  $U_{TH}$  liegt, bildet sich ein Kanal. Solange  $U_{DS}$  nicht zu hoch ist, verhält sich der Kanal wie ein variabler Widerstand. Der Strom nimmt mit zunehmendem  $U_{DS}$  zu und die Breite des Kanals verringert sich zum Drain hin leicht, was zu einer nicht-linearen Abhängigkeit führt, die durch den Term  $U_{DS}^2$  beschrieben wird. Der nicht-lineare Anstieg vom gesperrten Zustand im Übergang bis in den leitenden Zustand bezieht sich auf den Übergang vom Sperrbereich in diesen Bereich und den anfänglich nicht-linearen Anstieg des Stroms, bevor er in die Sättigung geht.

#### 3 Sättigungsbereich

In diesem Bereich verhält sich der Transistor wie eine spannungsgesteuerte Stromquelle, da der Drain-Source-Strom weitgehend unabhängig von  $U_{DS}$  ist.

- Bedingung:  $U_{GS} > U_{TH}$  und  $U_{DS} \ge (U_{GS} U_{TH})$
- Formel (vereinfachtes Modell für lange Kanäle):

$$I_{DS} = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (U_{GS} - U_{TH})^2 (1 + \lambda U_{DS})$$

- Der Term  $(1+\lambda U_{DS})$  berücksichtigt den **Kanallängenmodulationseffekt**,  $\lambda$  ist der Kanallängenmodulationsparameter, der eine leichte Zunahme des Stroms mit  $U_{DS}$  in der Sättigung beschreibt. Ohne diesen Effekt wäre der Strom konstant.
- Erklärung: Sobald  $U_{DS}$  einen bestimmten Wert erreicht ( $U_{DS,sat} = U_{GS} U_{TH}$ ), wird der Kanal am Drain-Ende äbgeschnürt"(pinch-off). Eine weitere Erhöhung von  $U_{DS}$  führt nicht zu einer signifikanten Zunahme des Stroms, da der Stromfluss durch die Anzahl der Ladungsträger im Kanal und die Gate-Spannung begrenzt wird.

# 4 U-I-Kennlinie für $U_{GS}=2\,\mathrm{V}$

Für  $U_{GS}=2\,\mathrm{V},\,U_{TH}=0.2\,\mathrm{V}$  und  $k=1\,\mathrm{mA/V^2}$  ergibt sich:

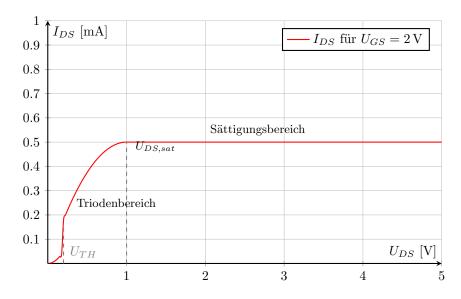


Abbildung 1: U-I-Kennlinie eines nMOS-Transistors mit  $U_{GS} = 2 \text{ V}$ 

• Sperrbereich ( $U_{GS} < U_{TH}$ , näherungsweise  $U_{DS} < 0.2 \,\mathrm{V}$ ):

$$I_{DS} \approx a \cdot U_{DS}^2$$
 mit  $a = 1.25 \,\mathrm{mA/V^2}$ 

• Triodenbereich  $(0.2 \text{ V} < U_{DS} < 1 \text{ V})$ :

$$I_{DS} = k \left( (U_{GS} - U_{TH})U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^2 \right)$$

• Sättigungsbereich  $(U_{DS} \ge 1 \text{ V})$ :

$$I_{DS} = \frac{1}{2}k(U_{GS} - U_{TH})^2 = 0.5 \,\text{mA}$$

## 5 Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS)

Bevor der CMOS Schaltkreis betrachtet wird, wird das Schaltsymbol des pMOS-Transistors und das Schaltsymbol des nMOS-Transistors in Abbildung 2 gezeigt.

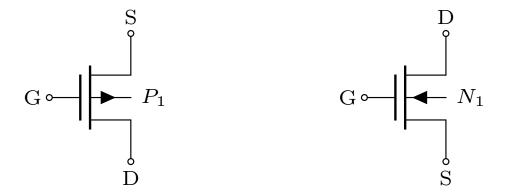


Abbildung 2: Schaltsymbol des pMOS-Transistors  $P_1$  und des nMOS-Transistors  $N_1$ 

Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) Schaltkreise sind Schaltkreise, in denen der pMOS- und der nMOS-Transistor komplementär zueinander verbunden werden. Abbildung 5 zeigt eine CMOS-Schaltung mit der Betriebsspannung U, der Eingangsspan-

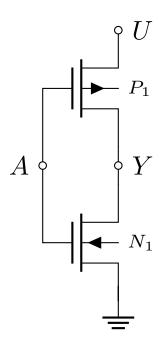


Abbildung 3: CMOS-Schaltung

nung A für die Transistoren  $P_1$  und  $N_1$  und der Ausgangsspannung Y. Dabei ist  $P_1$  der pMOS-Transistor und  $N_1$  der nMOS-Transistor.

Beim nMOS-Transistor  $N_1$  zeigt der Pfeil auf den Transistor. Dies zeigt seine physikalische Wirkungsweise. Ist die Eingangsspannung A ausreichend groß, dann liegt am Gate eine positive Spannung an. Das bewirkt wie beim Kondensator einen Feldeffekt zwischen den beiden Kondensatorplatten, der die Minoritäten (Elektronen) des nMOS-Transistors unter die Oberfläche der gegenüberliegenden Kondensatorplatte zieht. Erst durch diesen Feldeffekt tragen die Minoritätsladungsträger in ihrer Unterzahl im p-Substrat zum Stromfluss bei. Ist die Eingangspannung nämlich nicht ausreichend hoch, sperrt der nMOS-Transistor. Daher wird der nMOS-Transistor auch nMOS-Feldeffekttransistor (nMOSFET) genannt.

Beim pMOS-Transistor  $P_1$  zeigt der Pfeil weg von der unteren Kondensatorplatte. Das liegt daran, dass die Elektronen im pMOS-Transistor nicht Minoritätsladungsträger sondern Majoritätsladungsträger sind. Das heißt, der pMOS-Transistor leitet sogar schon bei einer Eingangsspannung von A=0V. Der Feldeffekt beim pMOS-Transistor führt dazu, dass bei ausreichender Eingangsspannung A am Gate die Minoritätsladungsträger im n-Substrat unter die Kondensatorplatte gezogen werden und der pMOS-Transistor sperrt. Daher wird der pMOS-Transistor auch pMOS-Feldeffekttransistor (pMOSFET) genannt.

Beide Transistoren  $P_1$  und  $N_1$  in Reihe geschaltet haben somit ein physikalisch komplementäres Sperr- und Leitverhalten zueinander. Dieses komplementäre Sperr- und Leitverhalten gibt diesem Schaltkreis den Namen Complementary Metal-Oxide-Semiconductor (CMOS) Schaltkreis.

Betrachtet man das logische Schaltverhalten der CMOS Schaltung in Abhängigkeit der Betriebsspannung U, der Eingangsspannung A und der Ausgangsspannung Y, wird klar, dass mit dieser Schaltung ein Inverter betrieben wird. Ist A=0, leitet  $P_1$  und  $N_1$  sperrt. Das heißt, das Bezugspotenzial für Y ist U und damit ist Y=1 (Pull-Up-Bezugspotenzial). Ist A=1, sperrt  $P_1$  und  $N_1$  leitet. Das heißt, das Bezugspotenzial für Y ist die Masse und damit ist Y=0 (Pull-Down-Bezugspotenzial).